



SPRS TECHNOLOGIES

P/N: STBP3R6-1R8-F475

Thin Film Planar Filters

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

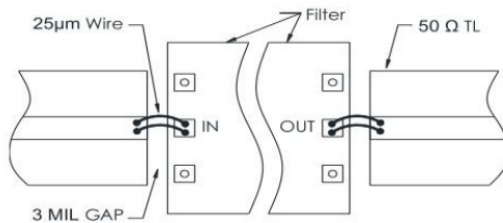
技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		3.6		GHz
工作频率	2.7		4.5	GHz
中心损耗		3.6	4.1	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-1.2GHz	45	50	dBc
	@6.0-11.0GHz	45	50	dBc

环境要求

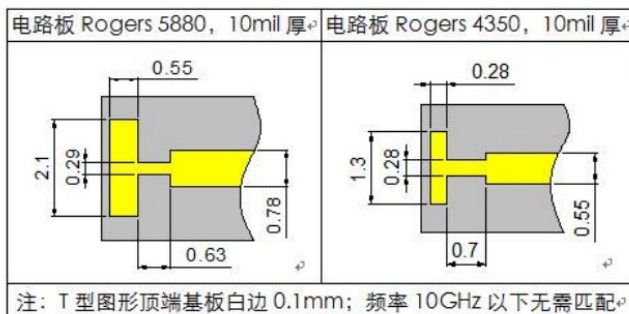
最大输入功率	25	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

推荐装配图

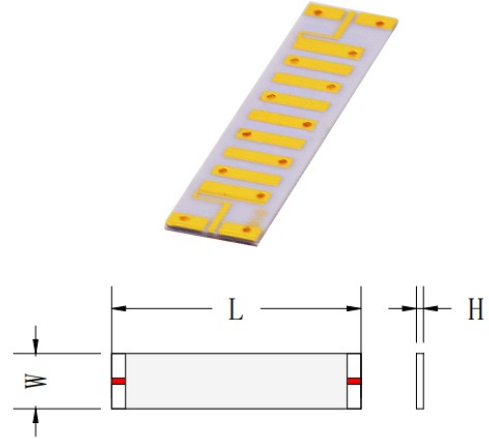


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下:

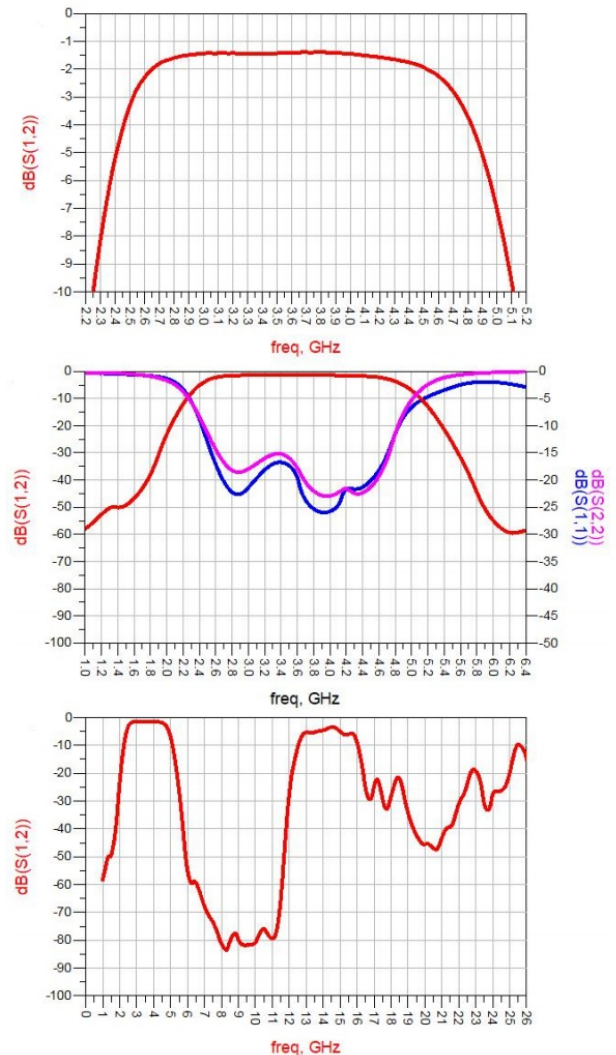


外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	12.0	5.0	0.254	mm

典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

官网 www.com-mw.com

商城 www.dianzibuy.com

电话 15608095669

邮箱 sales@com-mw.com